

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增持计划的基本情况：**盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2024年1月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额合计不低于人民币900万元且不超过人民币1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2024年1月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。
- 增持计划实施进展情况：**截至2024年1月29日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份95,738股，占公司总股本的0.0220%，增持金额合计为人民币775.48万元，已超过本次增持计划下限900万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划实施增持。
- 相关风险提示：**本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠。

(二) 本次增持计划实施前, 公司董事、总经理王坚直接持有公司149, 231股, 占公司股份总数的0. 03%; 公司副总经理陈福平直接持有公司130, 000股, 占公司股份总数的0. 03%。公司董事会秘书罗明珠直接持有公司105, 769股, 占公司股份总数的0. 02%。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划的具体内容详见公司2024年1月29日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2024-010)。

三、增持计划的实施进展

截至2024年1月29日, 增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份95, 738股, 占公司总股本的0. 0220%, 增持金额合计为人民币775. 48万元, 已超过本次增持计划下限900万元的50%。截至2024年1月29日, 上述增持主体合计持有公司股份480, 738股, 占公司总股本的0. 1103%。

本次增持计划尚未实施完毕, 增持主体将继续按照相关增持计划, 在增持计划实施时间内增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等, 导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形, 公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一) 增持主体实施增持公司股份计划过程中, 将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二) 本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2023年1月30日